

## 武汉力源信息技术股份有限公司

### 关于公司为全资子公司（孙）公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为满足全资子公司（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月4日、3月21日召开董事会、股东大会审议通过《关于2025年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意2025年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币22.55亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），上述担保额度经股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。相关内容详见公司于2025年3月5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2025年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。

#### 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容

在上述已批准的担保额度项下，近日公司与华夏银行股份有限公司武汉分行签订了《保证合同》，分别为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（下称“力源应用”）和武汉芯源半导体有限公司（下称“芯源半导体”）向华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供连带责任保证担保。同时，力源应用和芯源半导体对本公司提供了等值的反担保。签订的合同主要内容如下：

（1）为力源应用提供担保签订的保证合同：

①所担保的主债权金额：人民币1000万元。

②保证方式：连带责任保证。

③保证担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等银行为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债

务人的应付费用。

④**保证期间**：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

(2) 为芯源半导体提供担保签订的保证合同：

①**所担保的主债权金额**：人民币1000万元。

②**保证方式**：连带责任保证。

③**保证担保范围**：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等银行为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

④**保证期间**：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

### 三、累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告日，公司对外实际担保余额合计人民币5.99亿元（均系公司为全资子公司（孙）公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.07%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 四、备查文件

1、公司与银行签订的《保证合同》。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2026年3月20日